

30JEITA-電部第 208 号
2019 年 1 月

関係各位

一般社団法人 電子情報技術産業協会
電子部品部会 技術・標準戦略委員会
部品技術ロードマップ専門委員会
主査 小池 純

「2028 年までの電子部品技術ロードマップ」報告会
～超スマート社会（Society5.0）の実現に貢献する電子部品の動向～
開催のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、当協会事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本年 3 月に電子部品部会 技術・標準戦略委員会 部品技術ロードマップ専門委員会において、2017 年 3 月に発行した「2026 年までの電子部品技術ロードマップ」を全面改訂し、「2028 年までの電子部品技術ロードマップ」を発刊いたします。今回のロードマップでは、変化する将来の生活環境の内、注目するフィールドとして「ヒューマンライフ（手に入れる、健康を維持する・生涯活躍する、暮らす、HMI/UI 等）」、「モビリティ（環境対応車の動向、モビリティ・サービス、社会インフラ、ADAS・自動運転技術、注目するシステムと電子部品、その他注目する技術）」、「インダストリー（産業用ロボット、物流・小売り産業におけるイノベーション）」、「六次産業（農業、漁業、畜産業、林業、食の安心・安全）」を取り上げ解説しております。

また、電子部品については、前版から継続の「インダクタ」、「コンデンサ」、「抵抗器」、「EMC 部品・ESD 部品」、「通信デバイス・モジュール」、「コネクタ」、「入出力デバイス」、「センサ・アクチュエータ」、「電子部品材料」「発光デバイス」の最新動向を取りまとめました。

さらに、「電子部品と品質マネジメントシステム（IATF16949）の認証」および「電子部品による温室効果ガス排出抑制への貢献」をトピックスとして掲載しております。

つきましては、「2028 年までの電子部品技術ロードマップ」の報告会を下記の通り開催いたしますので、是非ご出席賜りますようご案内申し上げます。 敬具

記

主 催 : 一般社団法人 電子情報技術産業協会

企 画 : 部品技術ロードマップ専門委員会

日 時 : [東京開催] 2019 年 3 月 1 日（金）10:00～16:40 [受付開始 9:30]
[大阪開催] 2019 年 3 月 8 日（金）10:00～16:40 [受付開始 9:30]

場 所 : [東京開催] 中央大学駿河台記念館 281 号室
東京都千代田区神田駿河台 3-11-5
<http://www.chuo-u.ac.jp/access/surugadai/>
[大阪開催] 国民會館 武藤記念ホール
大阪府大阪市中央区大手前 2-1-2 国民會館住友生命ビル 12 階
<http://www.kokuminkaikan.jp/access/index.html>

- 申込方法** : (1) 下記、申込みサイトにアクセスいただき必要事項をご登録下さい。
<https://home.jeita.or.jp/ecb/form/form.cgi>
(2) 登録完了時には、ご登録いただいた電子メールアドレスに「受付完了メール」をお送りいたします。このメールをプリントアウトし、報告会当日に会場受付へご提出下さい。(お持ちでない場合は、名刺を1枚頂戴いたします。)
(3) 参加費の「請求書」を郵送にてお申込者様宛にお送りいたしますので、お振り込みをお願いいたします。
・ 受講料の振込手数料はお申込者様各位にてご負担願います。
・ 参加費の払い戻しはお受けできませんので、お申込者様が参加できない場合は、代理の方のご参加をお願いいたします。

申込先 : 「2028年までの電子部品技術ロードマップ」報告会 申込みサイト
<https://home.jeita.or.jp/ecb/form/form.cgi>

参加費 : JEITA 会員 8,640 円 / 一般 12,960 円 / 学生 2,700 円 (報告書代、消費税含む)
本報告会をお申し込みの方には、当日報告書 (A4 約 470 ページ) 1 冊を謹呈いたします。
※JEITA 会員・一般の区分は、下記にてご確認下さい。
<http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/member/list.cgi>

申込期限 : [東京開催]2019年2月22日(金)
[大阪開催]2019年3月1日(金)

定員 : [東京開催] 300 名 / [大阪開催] 200 名
※定員になり、申込受付ができない場合は、お断りのご連絡をさせていただきます。

問合せ先 : 一般社団法人 電子情報技術産業協会
電子部品部 (中崎)
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル
TEL 03-5218-1056 (電子部品部直通) / FAX 03-5218-1075

★ 報告書の追加申込みについて

報告会参加費用には、報告書 (A4 約 470 ページ) 1 部の代金が含まれておりますが、報告書の追加購入希望がございましたら、JEITA サービスセンターまたは JEITA ホームページからお申し込み頂けます。

頒布価格 : JEITA 会員 8,640 円 / 一般 12,960 円 (送料別、消費税含む)
JEITA サービスセンター (TEL 03-5218-1086 / FAX 03-3217-2725)
JEITA ホームページ <http://www.jeita.or.jp/>

以上

プログラム

10:00~10:05	<p>開会の挨拶 [東京開催] 内山 郁夫 (一社)電子情報技術産業協会 電子部品部会 技術・標準戦略委員会 委員長 [日本ケミコン(株)]</p> <p>[大阪開催] 大橋 聡 (一社)電子情報技術産業協会 電子部品部会 技術・標準戦略委員会 幹事長 [日本ケミコン(株)]</p>
10:05~10:20	<p>全体概略説明 小池 純 部品技術ロードマップ専門委員会 主査 [(株)村田製作所]</p>
10:20~10:45	<p>ヒューマンライフ 鈴木 幸春 (株)タムラ製作所 益子 寛 SMK(株)</p>
10:45~11:10	<p>モビリティ 清水 孝介 (株)タムラ製作所</p>
11:10~11:35	<p>インダストリー 川口 健一 パナソニック(株) 豊田 進 KOA(株)</p>
11:35~12:00	<p>六次産業 加藤 喜文 アルプスアルパイン(株)</p>
12:00~13:00	<p>休憩</p>
13:00~14:00	<p>LCR 部品 大塚 努 スミダコーポレーション(株) 鈴木 幸春 (株)タムラ製作所 豊田 進 KOA(株) 藤田 好博 日本ケミコン(株) 松尾 公人 日本ケミコン(株)</p>
14:00~14:15	<p>EMC 部品・ESD 部品 池田 恒一郎 TDK(株) 石井 浩一 TDK(株)</p>
14:15~14:30	<p>通信デバイス・モジュール 小池 純 (株)村田製作所</p>

14:30~14:45	コネクタ 富樫 晃司 SMK(株)
14:45~15:00	入出力デバイス 加藤 喜文 アルプスアルパイン(株)
15:00~15:15	休憩
15:15~16:00	センサ・アクチュエータ 石井 浩一 TDK(株) 梶田 栄 NPO 法人 サーキットネットワーク 菊谷 圭司 マブチモーター(株) 松尾 秀治 (株)イーアールアイ
16:00~16:15	電子部品材料 神谷 木綿子 JFE ミネラル(株)
16:15~16:30	発光デバイス 梶川 政隆 スタンレー電気 (株)
16:30~16:40	おわりに (トピックス等) 加藤 喜文 部品技術ロードマップ専門委員会 副主査 [アルプスアルパイン(株)]

※プログラム、発表者は、事前に連絡なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。

「2028年までの電子部品技術ロードマップ」報告会 会場地図

【東京開催】中央大学駿河台記念館

東京都千代田区神田駿河台 3-11-5

会場へのアクセス：

- JR 中央・総武線「御茶ノ水駅」徒歩 3 分
- 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」徒歩 6 分
- 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」
B1 出口 徒歩 3 分
- 都営地下鉄新宿線「小川町駅」
B5 出口 徒歩 5 分



【大阪開催】国民會館 武藤記念ホール

大阪府中央区大手前 2-1-2

国民會館住友生命ビル 12 階

会場へのアクセス：

- 地下鉄天満橋駅下車 3 番出口（大阪城方面出口）
から谷町一丁目交差点東へ徒歩 3 分
- 京阪電車天満橋駅東出口下車（谷町筋を南へ、
谷町一丁目交差点東へ）徒歩 6 分

